



SEMI Standards Publication Certificate SEMI标准发布证书

NO.: 2026-4

Standard No.: SEMI E40-0226, E40.1-0226
标准编号: SEMI E40-0226, E40.1-0226

Standard Name: Line Item Revisions to E40-0324, Specification For Processing Management and E40.1-1218 (Reapproved 0324), Specification For SECS-II Protocol For Processing Management

标准名称: E40-0324《加工管理规范》及E40.1-1218（重审0324）《加工管理SECS-II协议规范》行项修订

Publication Date: February, 2026

发布日期: 2026年2月



SEMI标准编制工作组 SEMI Information & Control

主编单位: 中微半导体设备（上海）股份有限公司、珂矽信息技术（上海）有限公司

参编单位: 中微半导体设备（上海）股份有限公司、珂矽信息技术（上海）有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、上海华力集成电路制造有限公司、北京屹唐半导体科技股份有限公司、北京寄云鼎城科技有限公司、英特尔公司、上海芯上微装科技股份有限公司、上海微电子装备（集团）股份有限公司、昆山润石智能科技有限公司、上海鼎格信息科技有限公司、日月光集团、矽美科软件（上海）有限公司、Peer Group、熠科维(上海)技术咨询有限公司

起草人: 施雪峰, 刘波, 朱秋龙, 曹涵, 黄玉峰, 崔琳, 钟晨玉, 马宝林, 苏运坤, 刘悦, 王磊, 魏峥嵘, 陈旭, 易璨, 崔必如, 柯晗, 杨海康, 杨湘, 张开军, 余星亚, 姚玉梅, 纪颖, 张杰杰, 徐明, 李安东, 姚名, 黄圣翔, 周瑞, Albert Fuchigami, 金燕